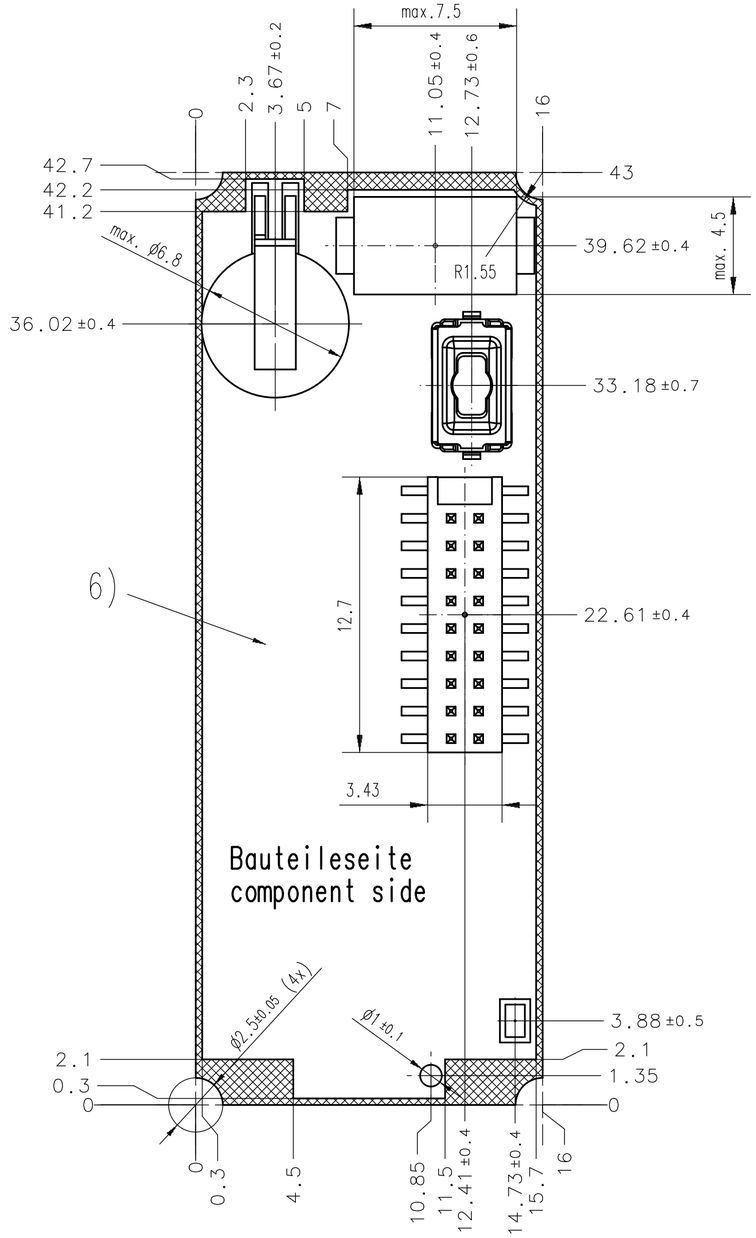

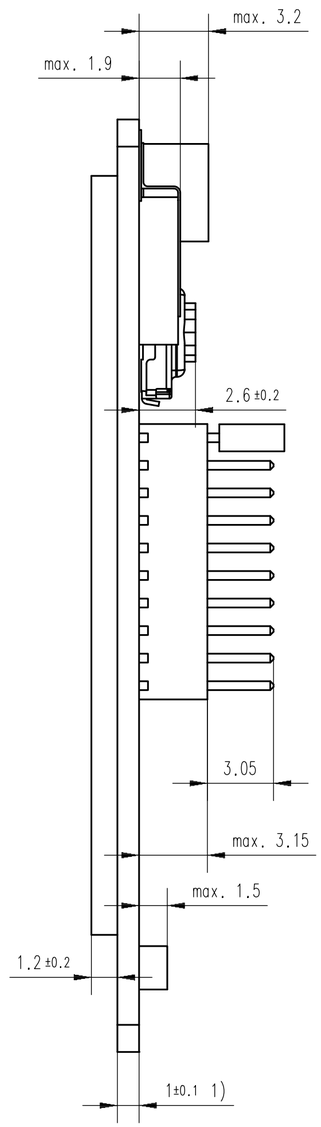

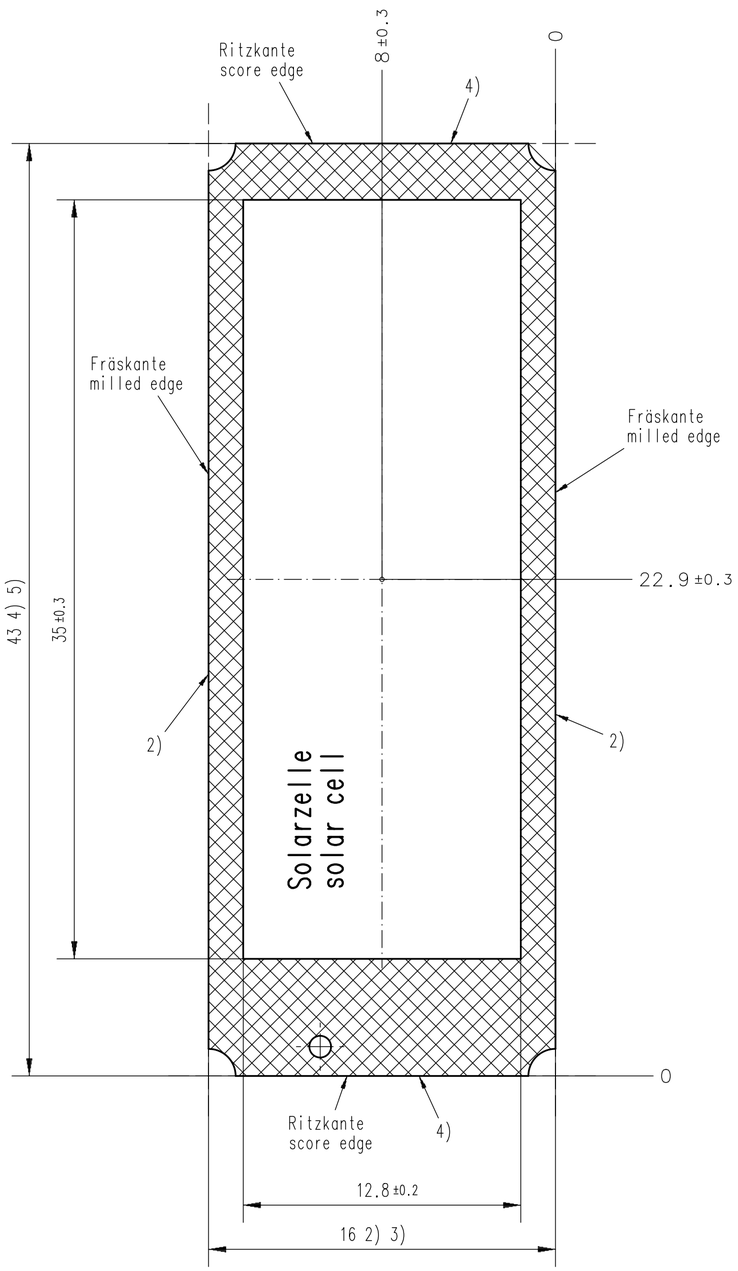

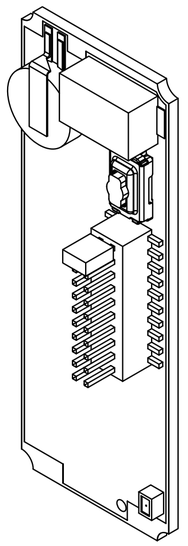

Versatz / displacement	Toleranz / tolerance
Fräskante zu Bohrungen milled edge to holes	±0.2
Fräskante zu Leiterbild milled edge to conductive pattern	± 0.3
Ritzkante zu Bohrungen score edge to holes	± 0.3
Bohrungen holes	± 0.1
Bohrungen zu Leiterbild holes to conductive pattern	± 0.15

1) Leiterplatten Gesamtdicke mit Leiterbahnen und Lötstoplack
PC board total thickness with conductor paths and solder resist

2) Toleranz für Fräskante: 16 ± 0.2
tolerance for milled edge: 16 ± 0.2

3) Toleranz für Bohrungsabstand (Ø2.5±0.05): 16 ± 0.1
tolerance for hole pitch (Ø2.5±0.05): 16 ± 0.1

4) Toleranz für Ritzkante: 43 ± 0.3
tolerance for score edge: 43 ± 0.3

5) Toleranz für Bohrungsabstand: 43 ± 0.1
tolerance for hole pitch: 43 ± 0.1

6) restliche Bauteilehöhe max. 1.5mm
remaining component height max. 1.5mm

Sperrfläche für Bauteile (Bauteile können bis an Sperflächen angrenzen)
blocked surface for components (components can boarder on blocked surfaces)

ALS BETRIEBSGEHEIMNIS ANVERTRAUT. ALLE RECHTE VORBEHALTEN
POPRIETARY DATA, COMPANY CONFIDENTIAL. ALL RIGHTS RESERVED

Tol.		Massstab	5:1
Datum	18.01.11	Leiterplatte STMHW310 PC board STMHW310	
Bearb.	Grassl		
Gepr.	SK 03.12.2014		
Norm.			
1	----------	---	Gra.
Zust.	Mitteilung	Datum	Name

EnOcean GmbH

A36-C01

Blatt 1-
X Bl.

CAD - Original Zeichnung nicht von Hand ändern